

2011年3月期 第2四半期決算に関する補足資料

億円未満は切捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

	3か月情報				増減率	6か月情報				増減率
	2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		2011年3月期 第2四半期 2010.7-2010.9			2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		2011年3月期 第2四半期累計 2010.4-2010.9		
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
売上高	849	-	1,735	-	104.2%	1,538	-	3,184	-	106.9%
売上総利益	196	23.1%	595	34.3%	202.8%	308	20.1%	1,087	34.1%	252.2%
営業利益	72	8.5%	240	13.8%	-	216	14.0%	423	13.3%	-
経常利益	51	6.1%	260	15.0%	-	192	12.5%	451	14.2%	-
税前利益	78	9.2%	257	14.9%	-	262	17.1%	450	14.1%	-
当期純利益	51	6.0%	187	10.8%	-	161	10.5%	334	10.5%	-

(億円)

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

	3か月情報				増減率	6か月情報				増減率
	2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		2011年3月期 第2四半期 2010.7-2010.9			2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		2011年3月期 第2四半期累計 2010.4-2010.9		
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置										
国内	108		285		164.0%	157		469		198.2%
米国	83		224		168.7%	207		400		92.5%
欧州	23		70		203.5%	51		99		93.7%
韓国	88		301		241.4%	116		515		341.4%
台湾	166		370		123.1%	225		710		215.5%
中国	21		51		146.6%	25		98		280.1%
東南アジア他	26		66		148.7%	36		107		196.1%
海外計	408		1,085		165.4%	663		1,932		191.1%
計	516		1,370		165.1%	821		2,402		192.5%
FPD/PV製造装置										
国内	63		39		37.7%	154		103		33.1%
韓国	10		18		81.4%	58		105		79.2%
台湾	32		19		38.3%	68		69		1.6%
中国・東南アジア	2		47		-	25		49		97.2%
海外計	44		86		92.7%	152		225		47.3%
計	107		125		16.2%	307		328		6.9%
電子部品・情報通信機器										
国内	194		205		5.3%	359		391		8.7%
海外	28		32		12.6%	48		59		23.5%
計	223		237		6.3%	407		450		10.5%
その他										
国内	1		1		13.8%	2		2		11.0%
海外	-		-		-	-		-		-
計	1		1		13.8%	2		2		11.0%
合計										
国内	367		531		44.6%	673		966		43.4%
海外	482		1,203		149.6%	864		2,217		156.4%
計	849		1,735		104.2%	1,538		3,184		106.9%

(億円)

3. 受注高

(連結)

	3か月情報				増減率	6か月情報				増減率
	2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		2011年3月期 第2四半期 2010.7-2010.9			2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		2011年3月期 第2四半期累計 2010.4-2010.9		
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置	796		1,502		88.7%	1,284		2,834		120.8%
FPD/PV製造装置	142		224		57.6%	156		338		116.3%
電子部品・情報通信機器	225		226		0.3%	443		476		7.3%
その他	1		1		13.8%	2		2		11.0%
合計	1,165		1,955		67.7%	1,886		3,652		93.6%

(億円)

4. 受注残高

(連結)

	2010年3月期 第2四半期 2009.9末	2011年3月期 第2四半期 2010.9末	増減率
半導体製造装置	1,200	2,155	79.6%
FPD/PV製造装置	844	578	31.6%
電子部品・情報通信機器	130	160	23.4%
合計	2,175	2,894	33.0%

(億円)

5. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

(億円)

	3か月情報		増減率	6か月情報		増減率
	2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9	2011年3月期 第2四半期 2010.7-2010.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9	2011年3月期 第2四半期累計 2010.4-2010.9	
設備投資額	70	126	78.1%	82	163	99.8%
減価償却実施額	49	40	17.7%	98	78	20.9%
研究開発費	130	192	48.3%	251	341	35.5%

6. 期末人員

(人)

	2009年 9月末	2010年 3月末	2010年 9月末
国内	7,906	7,820	7,945
米国	1,014	1,017	1,036
欧州	324	310	305
アジア	902	921	976
連結計	10,146	10,068	10,262

- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

2011年3月期 業績予想の修正に関する補足資料

1. 2011年3月期業績予想概要

億円未満は切捨て表示しています

	2010年3月期 実績	2011年3月期 通期予想			
		前回予想 7/30	修正予想 11/2	利益率	対前年増減率
売上高	4,186	6,700	6,750	-	61.2%
営業利益	△ 21	865	920	13.6%	-
経常利益	25	880	950	14.1%	-
税前利益	△ 77	880	930	13.8%	-
当期純利益	△ 90	630	660	9.8%	-
(億円)					
一株当り年間配当金	12	71	102		

2. 部門別 売上高

	2010年3月期 実績	2011年3月期 通期予想			
		前回予想 7/30	修正予想 11/2	構成比	対前年増減率
半導体製造装置	2,623	5,110	5,180	76.7%	97.4%
FPD/PV製造装置	713	690	645	9.6%	△ 9.6%
電子部品・情報通信機器	844	900	920	13.6%	8.9%
その他	4	0	5	0.1%	21.8%
合 計	4,186	6,700	6,750	100.0%	61.2%

3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

	2010年3月期 実績	2011年3月期 計画	
		7/30	11/2
設備投資額	149	350	450
減価償却実施額	200	210	220
研究開発費	540	670	710

* 2011年3月期 予想作成時の使用レート: US\$1=¥90

* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。予想作成時の使用レートは、年初より変更していません。

* 利益率、増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。